PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-285760

(43)Date of publication of application: 16.12.1986

(51)Int.CI.

H01L 27/14 H04N 5/335

(21)Application number: 60-126287

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

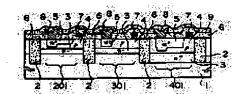
12.06.1985

(72)Inventor: ARIKAWA SHIRO

(54) PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to obtain photoelectric conversion cells having desired spectral sensitivities, by providing at least two or more photoelectric conversion cells at positions, where photoelectric conversion regions, which mainly generate carriers to be stored in a control electrode region, are located at different depths. CONSTITUTION: On an n-type silicon substrate 1, three optical sensor cells 201, 301 and 401 constituting one picture element are formed. The spectral sensitivity of each optical sensor cell depends on the depth caused by the transmittance of light for silicon. The light having a long wavelength penetrates more deeply in a visible light region. Therefore, the photoelectric conversion regions having high photoelectric conversion efficiency are provided in the various depths. The photoelectric conversion efficiency in other regions is suppressed to a lower value. Thus, the optical sensor cells having different spectral sensitivities can be readily formed. By utilizing this property, the optical sensor cell 201 is used as a green-signal outputting cell; the optical sensor cell 301 is formed as a blue-signal outputting cell; and the optical sensor cell 401 is formed as a red-signal outputting cell.



133

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-285760

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)12月16日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335 7525-5F 8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

②特 願 昭60-126287

②出 願 昭60(1985)6月12日

⑫発 明 者 有 川 志 郎 ⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑩代 理 人 弁理士 山下 穣平

明細性

1.発明の名称

光電変換裝置

2 . 特許請求の範囲

(1) 一導電型半導体より成る2個の主電極倒域と反対導電型半導体より成る制御電極個域とから成る半導体トランジスタと、浮遊状態にした前部ででは、浮遊状態にした前記制御電を前記キャパシタを介して制御する前記を前記キャパシタを介して制御する前記とによって発生したキャリアを前記制御でによって発生したは、一般に対応した出力を脱出する光電変換を設置に対応したとな数個有する光電変換を設置において、

前記光電変換セルの少なくとも2個以上 は、前記制御電極領域に審積されるキャリアを主 に発生する光電変換領域が受光面から互いに異な る深さの位置に設けられたことを特徴とする光電

変換裝置.

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、キャパシタを介して電位が制御される光電荷審積領域を有する光電変換装置に係り、 特に所望の分光感度を有する光電変換装置に関する。

[従来技術]

第 5 図(A) は、特開昭 8 0 - 1275 9 号公報 ~ 特開昭 8 0 - 1276 5 号公報に記載されている光電変換装置の平面図、第 5 図(B) は、そのI-I線断面図であ

国図において、nシリコン基板101 上に光センサセルが形成され配列されており、各光センサセルはSIO2 、Si3 N4 、又はポリシリコン等より成る素子分離領域102 によって静接する光センサセルから電気的に絶縁されている。

各光センサセルは次のような構成を有する。

エピタキシャル技術等で形成される不純物濃度 の低い n - 領域103 上には p タイプの不純物を ドーピングすることで P 領域 104 が形成され、 P 領域 104 には不純物拡散技術又はイオン注入技術 等によって n + 領域 105 が形成されている。 P 領 域 104 および n + 領域 105 は、各々パイポーラト ランジスタのペースおよびエミッタである。

このように各領域が形成された n - 領域103 上には酸化膜108 が形成され、酸化膜108 上に所定の面積を有するキャパシタ電極107 が形成されている。キャパシタ電極107 は酸化膜108 を挟んで p 領域104 と対向し、キャパシタ電極107 にパルス電圧を印加することで浮遊状態にされた p 領域104 の電位を制御する。

その他に、 n + 領域105 に接続されたエミッタ 電極108 、エミッタ電極108 から信号を外部へ読 出す配線109 、キャパシタ電極107 に接続された 配線110 、基板101 の裏面に不純物濃度の高い n + 領域111 、およびパイポーラトランジスタの コレクタに電位を与えるための電極112 がそれぞ れ形成されている。

次に、基本的な動作を説明する。まず、パイ

104 に書積し、その書積電荷量によってエミッタ 電極108 とコレクタ電極112 との間に流れる電流 をコントロールするものである。したがって、書 破された電荷を、各セルの増幅機能により電荷増 幅してから読出すわけであり、高出力、高感度、 さらに低雑音を達成できる。

また、光励起によってベースに蓄積されたホールによりベースに発生する電位Vpは、Q /C で与えられる。ここでQ はベースに蓄積されたホールの電荷量、C はベースに接続されている容量である。この式により明白な様に、高集積化された場合、セル・サイズの縮小と共にQ もC も小さくなることになり、光励起により発生する電位Vpは、ほぼ一定に保たれることがわかる。したがってはほで提案されている方式は、将来の高解像度化に対しても有利なものであると言える。

このような方式の光電変換装置を用いてカラー 信号を取り出すためには、各光センサセル上に 赤、青、緑又は黄、シアン、緑、白の各カラー フィルタを設けて一画案を構成する必要がある。 ポーラトランジスタのペースであるp領域104 は 負無位の初期状態であるとする。このp 領域104 に光113 が入射し、光量に対応した電荷が戸領域 104 に苦積される(苦積動作)。 苦積された電荷 によってベース電位は変化し、その電位変化に よってエミッタ・コレクタ間電流が制御され、浮 遊状態にしたエミッタ電極108 から入射光量に対 応した電気信号を読出すことができる(読出し動 作)。また、p領域104 に蓄積された電荷を除去 するには、エミッタ電極108 を接地し、キャパシ タ電極107 にリフレッシュ用の正電圧パルスを印 加する。この正電圧を印加することでり領域104 はn+ 領域105 に対して順方向にバイアスされ、 **蓄積された環境が除去される。そして、リフレッ** シュ用正電圧パルスが立下がった時点で、p 領域 104 のベース電位は負電位の初期状態に復帰す る。以後、上記の蓄積、読出し、リフレッシュと いう各動作が繰り返される。

要するに、ここで提案されている方式は、光入射により発生した電荷を、ペースであるり領域

光センサセル上にカラーフィルタを形成する方法には二通りある。第一の方法は、上記光電変換装置が完成した後、各セル上に直接カラーフィルタ用の顔料、染料等の色材フィルムを蒸着法等によって形成し、続いて、その色材フィルムをエッチング法又はリフトオフ法によってパターニングし、それを繰返すことで色材フィルムを各光センサセル上にモザイク状に形成する方法である。

第二の方法は、ガラス基板等に第一の方法と同様にして予めカラーフィルタを形成し、そのカラーフィルタを上記光電変換装置に貼り合せるものである。

)

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記方法によってカラーフィル タを形成し上記光電変換装置をカラー化すると、 次のような問題点が現れる。

まず、第一の方法では、光センサセル上に直接 カラーフィルタを形成すると、位置合せ精度は極 めて良い反面、色材フィルムに含まれるナトリウ ム等の汚染物質が、熱や電界等の外部エネルギに よって光センサセルおよび周辺回路へ容易に移助 し、それらの動作を不安定にするという周囲点を 有していた。

第二の方法では、ガラス基板に形成されたフィルタを光センサセル上に接着固定するために位置合せが困難となり、位置合せを確実に行おうとすればチップを大きくする必要がある。また、接着剤を使用するために、接着剤中の汚染物質の影響を受け易いという問題点も有していた。

[問題点を解決するための手段]

ř

を構成する3個の光センサセル201、301 および401 が形成され、この画案が複数配列されている。また、各光センサセルは素子分離領域2によって持接する光センサセルから電気的に絶縁されている。

光センサセル201、301 および401 は、n - エピタキシャル層のコレクタ領域3、 p ベース領域4 およびn + エミッタ領域5 から成るパイポーラトランジスタと、さらに酸化酸6 を挟んで p で ス領域4 の電位を制御するためのキャパシタ電極7 とから各々構成される。また、図示されていないが、基板1 の裏面には各光センサセル共通のコレクタ電極が形成されている。さらに、各光センサセルは保護膜3 によって保護されている。

本お、基板1 は、不純物濃度が十分高く(最低でも1 ×10^{18 cm-3}、望ましくは1 ×10^{21 cm-3})、 表面付近の欠陥密度が極めて低く、且つ表面から 数μ皿程度より深い部分では欠陥密度が極めて高 いことが必要である。

基板」をこのように構成することで、光照射に

なくとも行う光電変換セルを複数個有する光電変 換装置において、

前記光電変換セルの少なくとも2個以上は、前記制御電極領域に蓄積されるキャリアを主に発生する光電変換領域が受光面から互いに異なる深さの位置に設けられたことを特徴とする。

「作用]

このように構成すれば、半導体に侵入する光は 被長によって侵入距離が異なるために、所望の分 光速度を有する光電変換セルを得ることができ る。したがって、たとえば赤、青、緑の各色の光 にそれぞれ分光感度を有する光電変換セルを配列 すれば、カラーフィルタを設けることなくカラー 読出し出力を得ることができる。

[実施例]

以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。

第1回は、本発明による光電変換装置の第一実 施例の根略的断面図である。

同図において、 n シリコン基板1 上に、一画楽

よって基板内部に発生した電子・正孔対のうちの 正孔のライフタイムを最低でも一桁短かくし、基 板1 とコレクタ領域3 との濃度差による電界およ び拡散によって正孔が p ベース領域4 と n ⁻ コレ クタ領域3 との接合部に形成される空乏層内に達 することを防止する。

ところで、光センサセルの分光感度は、シリコンに対する光の透過率に起因する深さ依存性を有し、可視光領域では最被長の光の方がより深でで、光電変換効率の高い光電変換効率の高い光電変換効率の高い光電変換効率の原域は、主にn - コレクタ領域3 側の経びた空之層領域効率を収入するとでは強効ができる。これを利用して、および401 は、それを記光センサセル201、301 および401 は、それを引出力用セル(以下、G セル201 とれまる。)、および赤信号出力用セル(以下、B セル301 とする。)、および赤信号出力用セル(以下、R セカーカー・)、および赤信号出力用セル(以下、B セル301 とする。)、および赤信号出力用セル(以下、B セル301 と

ル401 とする。)として形成されている。

G セル201 の n + エミッタ領域5 は深い領域と 浅い領域とから成り、バイポーラトランジスタの 電旋増幅率は深い領域によって決定される。

このように、G セル201 は短波長側および長波 長側の光の光電変換効率が低く、中間波長付近の 光 (ここでは緑色を中心とした波長領域の光) の 光電変換効率が最も高くなっている。

B セル301 のn + エミッタ領域5 は、G セル

倜(赤色倜)ヘシフトしたものとなる。

上記 G セル 201 、 B セル 301 および R セル 401 によって一画素を構成することによって、カラーフィルタを用いることなくカラー化された光電変換装置を構成することができる。 なお、各光センサセルの蓄積、読出し、およびリフレッシュ等の基本動作は第5 図において説明した通りである。

次に、木実施例の製造方法を説明する。

第2図(A) ~(G) は、本実施例の製造工程図である。

まず、nシリコン基板1 は、すでに述べたように、不純物濃度が十分高く、表面付近での欠陥密度が極めて低く、且つ表面から数μm程度より深い部分では欠陥密度が極めて高い。このようなだけを若干エッチング除去する。このエッチングの深さは、R セル401 の目的とする長波長側の分光感度によって速板1 上にn - エピタキシャル層のコレクタ領域3 を成長させる。統いて、SiO 2 等

201 のように受光面下に広がる浅い領域を持たないために、侵入距離の短かい短被長光によって発生した電子・正孔対のうちの正孔を p ベース領域 4 に潜磁することができる。他方、 p - エピタキシャル暦のコレクタ領域3 と基板1 との接合面は、G セル201 と同様に比較的浅い位置に設けられているために、長被長側の光によって領域4 には 潜きされにくい。したがって、B セル301 の分光感度は、G セル201 のそれより短波長側(青色個)へシフトしたものとなる。

R セル 101 のn + エミッタ領域5 は、G セル 201 と同様に受光面下に広がる浅い領域を有するが、G セル 201 より深く形成されている。したがって、短波是個の光電変換効率がG セル 201 の場合より更に広い範囲で低下する。また、n - エピタキシャル層のコレクタ領域3 と基板1 との接合面が深い位置に設けられているために、 長被長個の光電変換効率が向上する。したがって、 R セル 401 の分光感動は、G セルのそれよりも長被長

の絶縁物によって案子分離領域2を形成する[第 2 図(A)]。

次に、表面にパッファ用酸化膜を形成した後、R セル 601 を形成しようとする n - エピタキシャル居にp 型不純物イオンを注入し、熱拡散によってpベース領域 4 を形成する[阿図(B)] 。

次に、R セル401 の p ベース領域4 に n 型不純物イオンを部分的に注入し、熟拡散によって n + エミッタ領域5 の深い領域を形成する[同図(C)]。 すでに述べたように、この深い領域によってR セル401 の電流増幅率が制御される。

次に、G セル201 およびB セル301 を形成しようとするn - エピタキシャル暦にp 型不純物イオンを注入し、R セル401 のn + エミッタ領域5 の 没い領域を形成しようとするn - エピタキシャル暦にn 型不純物イオンを注入する。 続いて、 熱処理を行い、G セル201 およびB セル301 の p ベース領域4 と、R セル401 のn + エミッタ領域5 とを同時に形成する。 ここで、p 型不純物としてポロンを用いるとドーズ量は1 ×1012~1 ×1014

cm⁻²、n型不純物としてリンを用いるとドーズ最は5 ×10¹⁴~1 ×10¹⁸cm⁻²であり、熱処理は N 2 雰囲気中で行われ、温度は1100℃程度、時間は30~120 分間である[同図(D)] 。

次に、酸化膜 6 を形成した後、LPCVD 法を用い温度 580 ~650 ℃、SiH 4 流量 20~200SCCM、堆積圧力 0.2 ~1.0Terr の条件下で、ポリシリコン服を堆積する。

続いて、このポリシリコン膜にn型不純物を熟拡散法又はイオン注入法によって固溶限度近くまで濃くドープし、ポリシリコン膜のシート抵抗値を低下させる。たとえば、POC13を用いてドープする場合、キャリアガスとしてのN2液量4~8 SCCN、O2流量50~200SCCN、パブリングガスとしてのN2液量20~100SCCN、温度300~1000で、デポジッション時間5~30分の条件で行い、その結果シート抵抗値は12~15Ω/口程度まで低下する。

続いて、堆積したポリシリコン膜をパターニングし、各光センサセルのキャパシタ電極? を形成

)

第4回は、第一実施例において他の案子分離領域を用いた光電変換装置の概略的断面図である。

第一実施例における案子分離領域は絶縁体だけで構成される必要はない。第4図に示すように、SiO 2 等の絶縁体21の直下にn + 拡散領域22を形成しても有効に案子間の分離を行うことができ

する。続いて、n 型不純物イオンを注入し、熱拡 散によって、G セル201 のエミッタ領域5 の深い 領域と、B セル301 のエミッタ領域5 を形成する [同図(E)] 。

次に、同じくn 型不純物イオンの往入および熱 処理によって、G セル201 のエミッタ領域5 の後 い領域を形成する[阿図(F)] 。

次に、酸化膜 8 およびキャパシタ電極7 上に層間絶縁膜をCVD 注又はLOCVD 法等によって形成する [同図(G)] 。

次に、各光センサセルのエミッタ領域5 上にコンタクトホールを形成し、AL等の金属を蒸着して電極8 を形成する。続いて、要面保護段8 としてPSG 又はSI3 N 4 等をCVD 法又はPCVD 法(PECV D 法)によって形成し、第1図に示す本実施例が完成する。

第3図は、本発明の第二実施例における一部省 略の断面図である。

第1図に示す第一実施例ではR セル401 を形成 する部分の基板1 をエッチングし、G セル201 お

る。この場合、絶縁体21を埋込む深さを残くできるために、分離幅を小さくできるとともに、エッチングの際のダメージおよび汚染等を低減させることができる。

[発明の効果]

以上詳細に説明したように、本発明のよる光電 変換装置は、制御電極領域に蓄積されるキャリア を主に発生する光電変換領域が受光面から異なる 深さの位置に設けられ、所望の分光感度を有する 光電変換セルから構成される。

そのために、たとえば赤、寄、緑の各色の光に それぞれ分光感度を有する光電変換セルを配列す れば、カラーフィルタを設けることなくカラー説 出し出力を得ることができる。したがって、従来 のようにフィルタの汚染物質等の影響が皆無とな り、劣化が防止され、光電変換特性の経時的変化 が極めて少なくなる。

また、カラーフィルタを形成する工程が不要と なるために、製造工程が簡略化される。

4.図面の簡単な説明

第1回は、本発明による光電変換装置の第一実 施例の概略的断面図、

第2図(A) ~(G) は、本実施例の製造工程図、

第3回は、本発明の第二実施例における一部省 略の断面図、

第4図は、第一実施例において他の素子分離領域を用いた光電変換装置の概略的断面図、

第5図(A) は、特開昭60-12758号公報~特開昭60-12765号公報に記載されている光電変換装置の平面図、第5図(B) は、そのI-I線断面図である。

1・・・基板

2 • • 索子分離領域

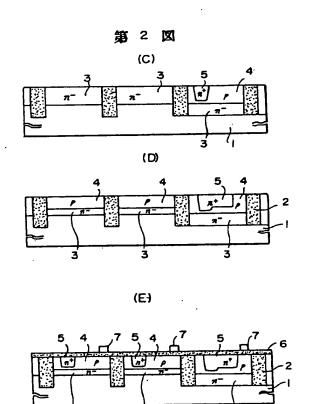
3・・・コレクタ領域

4 . . . p ベース領域

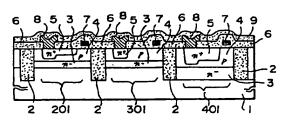
5 · · · n + エミッタ領域

7・・・キャパシタ電極

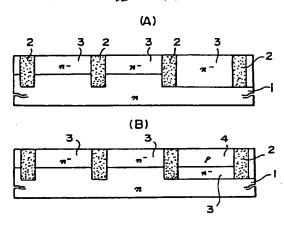
化理人 弁理士 山 下 積 平



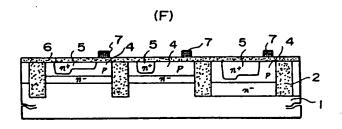
第一図



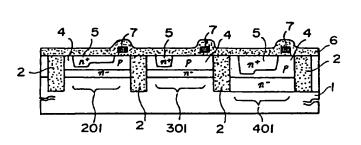
第 2 図



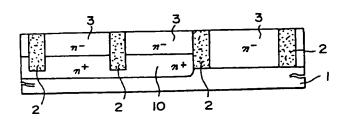
第 2 図



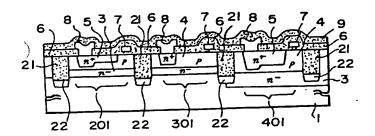
(G)



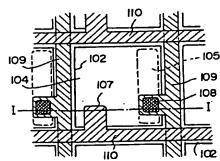
第 3 図



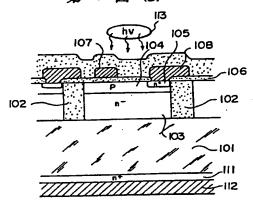
第 4 図



第 5 図 (A)



第 5 図 (B)



HIS PAGE BLANK (USPTO)